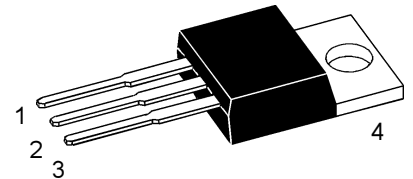


High Voltage IGBT

	V_{CES}	I_{C90}	$V_{CE(SAT)}$
IXGP 2N100	1000 V	2.0 A	2.7 V
IXGP 2N100A	1000 V	2.0 A	3.5 V

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	1000	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GE} = 1\text{ M}\Omega$	1000	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	4	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	2	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, 1 ms	8	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15\text{ V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$, $R_G = 150\Omega$ Clamped inductive load	$I_{CM} = 6$ @ $0.8 V_{CES}$	A
P_c	$T_C = 25^\circ\text{C}$	25	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{STG}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
Weight		4	g
Max. Lead Temperature for Soldering (1.6mm from case for 10s)		300	$^\circ\text{C}$

TO-220



1 = Gate 2 = Collector
3 = Emitter 4 = Collector

Features

- International standard package
- Low $V_{CE(sat)}$
 - for low on-state conduction losses
- High current handling capability
- MOS Gate turn-on
 - drive simplicity

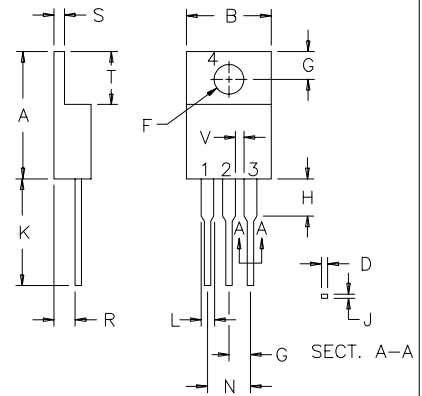
Applications

- Capacitor discharge
- Anode triggering of thyristors
- DC choppers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies.

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 25\mu\text{A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	1000		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 25\mu\text{A}$, $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		V
I_{CES}	$V_{CE} = 0.8 V_{CES}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ $V_{GE} = 0\text{ V}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			10 μA
				200 μA
I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 20\text{ V}$			$\pm 50\text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$	IXGP2N100		2.7 V
		IXGP2N100A		3.5 V

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)	Characteristic Values			
		Min.	Typ.	Max.	
g_{fs}	$I_C = I_{C90}, V_{CE} = 10\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$	0.7	1.5	S	
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		101	pF	
C_{oes}			12	pF	
C_{res}			1.8	pF	
Q_g	$I_C = I_{C90}, V_{GE} = 15\text{ V}, V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		7.8	nC	
Q_{ge}			1.5	nC	
Q_{gc}			4.2	nC	
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$		15	ns	
t_{ri}		$I_C = I_{C90}, V_{GE} = 15\text{ V}$	20	ns	
$t_{d(off)}$	$R_G = 150\ \Omega$ $V_{CLAMP} = 0.8 V_{CES}$		300	600	
t_{fi}		IXGP2N100	560	1000	
		IXGP2N100A	180	360	
E_{off}	Note 1	IXGP2N100	0.56	1.2	
		IXGP2N100A	0.26	0.6	
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$		15	ns	
t_{ri}		$I_C = I_{C90}, V_{GE} = 15\text{ V}$	25	ns	
$E_{(on)}$	$R_G = R_{(off)} = 150\ \Omega$	0.3		mJ	
$t_{d(off)}$	$V_{CLAMP} = 0.8 V_{CES}$	400		ns	
t_{fi}	Note 1	IXGP2N100	800	ns	
		IXGP2N100A	360	ns	
		IXGP2N100	1.0	mJ	
		IXGP2N100A	0.5	mJ	
R_{thJC}				5	KW
R_{thJA}				110	KW

TO-220 Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	14.23	16.51	.560	.650
B	9.66	10.66	.380	.420
C	3.56	4.82	.140	.190
D	0.64	0.89	.025	.035
F	3.54	4.06	.139	.161
G	2.29	2.79	.090	.110
H	—	6.35	—	.250
J	0.51	0.76	.020	.030
K	12.70	14.73	.500	.580
L	1.15	1.77	.045	.070
N	4.83	5.33	.190	.210
Q	2.54	3.42	.100	.135
R	2.04	2.49	.080	.115
S	0.64	1.39	.025	.055
T	5.85	6.85	2.30	2.70
V	1.15	—	.045	—

Notes: 1. Switching times may increase for V_{CE} (Clamp) $> 0.8 V_{CES}$, higher T_J or increased R_G .

The data herein reflects the advanced objective technical specification and characterization data from engineering lots.

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETS and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents: 4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715
4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9